PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

56-165317

(43)Date of publication of application: 18.12.1981

(51) Int. Cl.

H01L 21/18 H01L 21/205

H01L 21/22

(21) Application number : 55-069817

(71) Applicant : FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

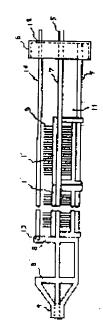
26.05.1980

(72) Inventor: IZUMIDA KIYOM!

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To elongate the life of a core tube for manufacture of the semiconductor device by a method wherein a substrate holding jig having a semiconductor substrate to be processed mounted thereon facing to the axial direction of the tube is hanged down vertically in the furnace core tube of a vertical type heating device and heated. CONSTITUTION: A substrate holder being fitted with the semiconductor substrates 3 to be processed is put on a support 7 of the substrate holding jig consisting of the support 7, a ring shaped frame 8, a centering tube 9, a substrates pressing bar 14, an exhaust tube 5, a substrates pressing bar inserting hole 12 and a cover 6 for the core tube, and the jig is hanged vertically in the core tube, and heat-treatment is performed. Accordingly, because friction between the both to be generated when the jig is taken in and out from the core tube is almost eliminated, the life of the core



tube is elongated, and the generation of quuartz powder can be eliminated to prevent contamination of the substrates to be processed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application

other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japan Patent Office

(B) 日本国特許庁 (JP)

印特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭56-165317

¢ilnt. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

ндоо тооотт

H 01 L 21/18 21/205

21/22

6851-5F 7739--5F 7738--5F 砂公開 昭和56年(1981)12月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全3頁)

砂半導体装置の製造方法

cù特

願 昭55-69817

②出

類 昭55(1980)5月26日

砂発 明 者 泉田浄視

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

卯出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

愈代 理 人 弃理士 松岡宏四郎

Ryj All A

1. 発明の名称

半進体装置の製造方法

7-1

2. 特許翻求の範囲

半導体報板の高温反応処理を行うに際して、推 製加熱装置を使用し、競換型加熱装置の炉芯管内 に、該炉芯管の質量方向に面して被処理半導体器 板を搭載した器板保持治具を垂下せしめて加熱す ることを特徴とする半進体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体装留の製造方法にかかり、群 しくは半導体装留の製造工程に於ける半導化基板の 高温反応処理方法に関する。

半導体装置の製造工程に於ては、催化、拡散。 気相放長等額々の高温反応処理が行われる。

そして従来とれら高温反応処理は、模型の加熱 装置を使用し、股積型加熱装備に配設されている 透明石英等からかるが芯質内へ、設が芯質の貯棚 方面に面して複数枚の被処理半導体表展を搭配し た透明石英等からなる基切保持治其を、透明石英 部からなるボート・ローダに戴置して挿入し加熱 する方法が一般に行われている。

然し数従来方法に於ては、炉芯管内へ被処理基 板を挿入する際及び炉芯管から被処理来板を取り 出す際にボート・ローダが炉芯管の内面を摂動するので、最近のように被処理半退体基板が大篷化 され、しかも量が性を高めるために多数枚の放処 理法板を同時処理するようになると、例えば100 (毎月)の半退体港板の100(枚)同時処理に於 ではボート・ローダの荷面が約1(ゆ)程度にも 途するために、設ポート・ローダと炉芯管内面と の座換は係めて大きくなり、ポート・ローダの標 動に際して多換の石英(SiOt)動が発生する。

そして能石変物は高温反応処理に際して、炉芯 作内へ加入する反応ガスによって群い上がり、被 処理半導体基板に附触し燃きついて高温反応処理 の歩電まりを低下させる。

そのため非常(II F) 等による炉芯管の洗剤は 和繁に行わねばからかいので、多大の洗剤工数を 要し、臭炉芯質の対象が焼かくなり、更に臭炉芯 質洗剤後の立ち上がり時間を含めて加熱装置の段

本発明は上紀間顕点を除去する目的で被処理基 板の出し入れに際して、被処理筋板を搭載した基 板保持治具と、規制官との継様を模型に減少し、 石英粉の発生を防止せしめる半導体基板の高温反 応処理方法を提供する。

動器が大幅に低下する等種々の問題を生じていた。

即ち本発明は単漢体英優の製造方法に於て、単 選体務板の路器反応処理を行うに際して、観測加 熱萎龍を使用し、診臓型加熱装備のが芯管内に、 穀煙物質の腎腫方面に衝して被処理単準体準板を 搭載した装板保持治典を垂下せしめて加熱するで とを特徴とする。

以下本発明を執1別回化示す一実施例に於ける 基板ホルダの正価的及び第1図(b)に示す無1図(a) のA-A'矢視断面図、第2図に示すー実舶例に於 ける基板保持治典の斜視圏、第3回に示す一場舶 例に於ける蓋板ホルダ搭載時の基板保持治具の側 面図、第4図(a)及び(b)に示す一実施例に於ける間 礁反応処理乾隆の断面模式図を用いて静細に限明。

- 3 -

して該基板保持治具10の環状枠8に形成されて いる諸板押さえ採挿入端13に折明石炎からなる 基板押さえぬ14を影し込み、核熱板保持治典10 を立てた際の被処理半導体準板3の器下を防止む しめる。

次いで無4図回に示すように該船板保持的共10 を、数保持治具10の炉芯竹站6に配設されてい る吊り手1を介してステンレス部のワイヤ15に 結婚し、疑型加熱装置16に配設された透明石英 等からなる炉芯質17の裏上に吊り下げ、高温反 応処理に際しては如 4 図(b)に示すように所覚の反 応ガス18を下別のガス導入腎19から進入し、 所定の温度に具張せしめられているが芯質17の 中へ、前記務板保持治具10を徐々に下降し、保 特治具10の炉芯管盛6を炉芯管17の同口部に 被せ、眩保持治具10の抜板ホルダ路観問を創志 育17内に抵下させる。カおこの疑判板保持治具 10の下端に配設されている芯出し質9が炉芯質 17下部に形成されたテーパ 間20 にょりガイド され、遊坂保持治具10は炉芯質17の中心を保。

- 5 -

する。

本務明の高額反応処理方法に於ては、例えば先 十四、1四(n)及び(b)に示すような一般に使用されて いる説明石質により形成された基板ホルダ1の基 板挿入作2内に被処理半連体指板3を搭載する。

次いで上記初数枚の被処理半進体及板3が搭載 された基切ホルグリを訳2回及び第3回に示すよ うに、例えば吊り至4が落着され排気費5が設け られた週間石英板からたる炉芯管器 6 を上部に有 し(図に於ては悩れ殺かせた状態で示している)、 段が芯竹売らに吊船された湾明石英からなる30 本]の支柱1の値端に接明石英からなる規状機8 及び 8'を有し、 診療状枠 8'の下方中心部に該環状 枠 B'に対して石炭棒を介して都和固定された芯出 し質りが形成されてなる米板保持治具10を横に 寝かせて、餌3 図に示すように前記3 [本]の支 柱 7 に囲まれて形成されているふところ 1 1 に、 複数台の断配被処理学派体基板3を搭載した基板 ホルダビを報復し、基板保持治具10の煙芯質管 6 に形成されている挑板押さえ雄振入孔12を通

- 1 -

持される。又との際反応ガスは18は炉芯質帯の 排鉄質5を通してクリーン・ベンチ21内へ放出 され、排気ダクト22により軍外に排出される。 (図に於て上は被処理装板が搭載された栽板ボル グを変わす。)

そしてとの状態に於て被処理基板に所望の時間 高温反応処理を施した後、前記ワイヤ15を徐々 に巻き上げ門び第4四(a)に示すように発板保持治 具10を創芯作17の上部に引き上げ高温反応外 理を完了する。

上記のよりに本発明の方法は凝測の加熱発度を 使用し、修加物装御の垂直に配設された炉芯質内 に被処理単準体系板が搭載された治具を吊り下げ た状態で高温反応処理がかされるので、好芯管内 化被処理や無体器板を挿入する際、現るいは彼処 理器板を外帯性から取り出す際に於ける炉帯管内 靡と竹具との解棋は殆んど皆無になり、従って石 英数の発生を大幅化放少せしめることができる。

以上親切したように本名明によれば高温反応処 -72- 埋化於りる石英粉の発生を大幅に被少することが

14530856-165317(3)

できるので、単海体兼板の汚象が断止され、単純体基礎の製造兼留まりが向上すると同時化、炉帯間の洗浄頻度も大幅化減少するので流作工数の削減、炉芯管の長寿命化及び加熱装修の探測率向上が図れる。

たお上記裏施側に於ては本発明を透明石炭から なる炉芯質及び治具を用いる例について説明した が、本発明の方法は高純度カーボン或るいは使化 駐累幹の炉芯質や治具を使用する際にも勿論有効 である。

4. 炒面の簡単な説明

第1図(a)は本発明の一実施的に於ける抗板ホルダの正面図、第1図(h)は第1図(a)の A - A'矢視断面図、第2図は本発明の一実施例に於ける基根保持治具の斜視図、第3辺は本発明の一実施例に於ける基板ホルダ搭載時の基板保持治具の側面図、年4図(a)及び(h)は本発明の一実施例に於ける高級反応処理養備の断面模式図である。

塾に於て、1 仕基板ホルタ、1 仕半海体基板が 搭載された基板ホルタ、2 は基板挿入機、3 は被 処理半週休果板、4 は吊り事、5 は排気管、6 は が芯質器、7 は支柱、8 及び8 は母状枠、9 は芯 出し質、1 0 は水板保持角具、1 1 はふところ、 1 2 は米板押さえ権が入孔、1 3 は珠坂押さえ権 が入構、1 4 は栃板押さえ権、1 5 はワイヤ、16 は観測加熱移騰、1 7 は炉芯管、1 8 は反応ガス、 1 9 はガス極入質、2 0 はテーバ部、2 1 はクリーン・ペンチ、2 2 は排気ダクトを表わす。

代理人 <u>护理士 松 岡 安四旅等等</u>

